

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 向银行申请授信额度的情况说明

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请授信 1000 万元(敞口 300 万元)，有效期一年。敞口业务专项用于兴业银行股份有限公司的“科技贷”业务，项下用于短期流动资金贷款及低风险业务。敞口 300 万元由刘文崇先生及其配偶杨升提供关联担保；同时公司提供中国人民财产保险股份有限公司福州分公司签发的中小企业贷款保证保险保单；并追加公司两项专利（1. 实用新型专利：一种电解系统，专利号 ZL201620787674.5；2. 实用新型专利：一种稀盐水配比装置，专利号 ZL201620371907.3）质押担保。公司将根据实际经营需要在授信额度内办理银行承兑汇票贴现、开具履约保证金等低风险业务。授信额度最终以兴业银行股份有限公司福州分行最终签约为准。上述事项所涉及的关联担保已经公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 会议审议情况

2019年6月25日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向兴业银行申请贷款》议案。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 对公司生产经营的影响

本次向兴业银行股份有限公司申请授信是公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，并有效提升公司的盈利能力，具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日